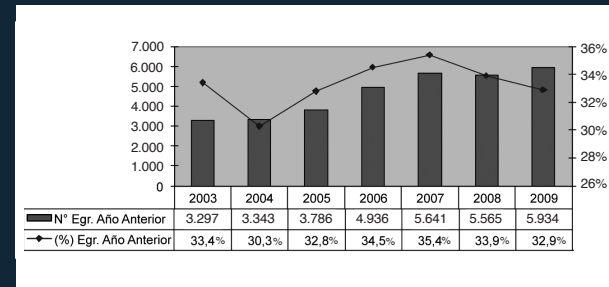
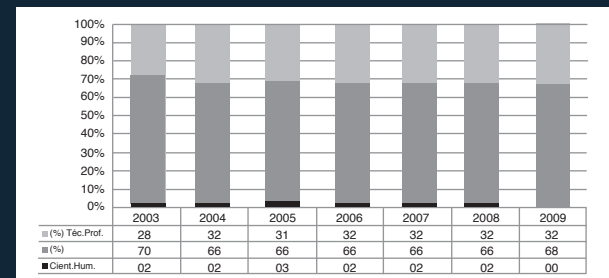


PERFIL DE ALUMNOS NUEVOS

Egresados de Enseñanza Media año Anterior

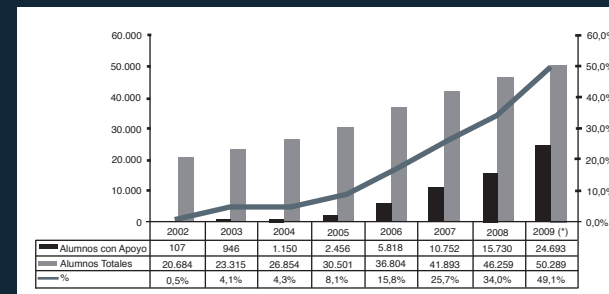


Modalidad de Enseñanza Media



FINANCIAMIENTO

Porcentaje de Alumnos que estudian con ayuda financiera (becas y crédito)



* Proyección 2009

Hechos y Cifras



ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIONES

Acreditación Institucional del Instituto Profesional DuocUC por un periodo de 6 años, otorgada por la CNAP en agosto de 2004.

Acreditación Institucional del Centro de Formación Técnica DuocUC por un periodo de 6 años, otorgado por la CNAP en octubre de 2005.

Certificación Toeic

Certificación de Calidad ISO 9001-2000 y NCH 2728, OTEC DuocUC

Centro Acreditado de Entrenamiento Autodesk

Alianzas Estratégicas para Certificaciones:

3COM SUN
 Microsoft SAP
 Cisco ICDL
 IBM
 Red Hat

ARTICULACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES

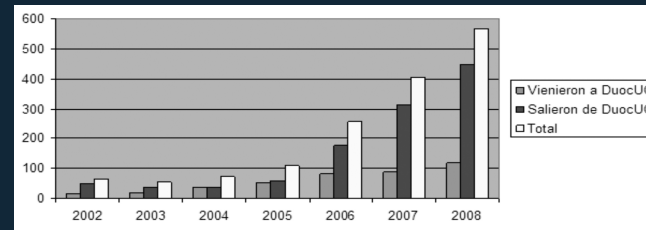
Pontificia Universidad Católica de Chile
 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
 Universidad Andrés Bello
 Universidad de Valparaíso
 Universidad Alberto Hurtado
 Universidad del Bío-Bío

CONVENIOS TECNOLÓGICOS

- CLP Adobe
- Microsoft Campus Agreement
- Microsoft Academic Alliance
- Centro de Innovación Tecnológica
- Microsoft
- Microsoft IT Academy
- Academia Regional Cisco
- IBM Scholars Program
- Programa de Certificaciones Profesionales IBM
- Oracle Academic Initiative
- 3Com University
- General Motors
- Santiago Innova
- Nokia
- Help
- Canal 13
- ITMS
- Saydex
- Clínica Alemana de Santiago
- Facultad de Medicina PUC (Red de Salud UC)
- Amadeus
- Iberojet

VINCULACIÓN INTERNACIONAL

Intercambios



Países con los que se mantiene vinculación:

Alemania Italia Canadá
 España E.E.U.U. México
 Finlandia Inglaterra Colombia
 Francia Panamá India
 Israel Nueva Zelanda

Instituciones del extranjero con las que existen convenios activos:

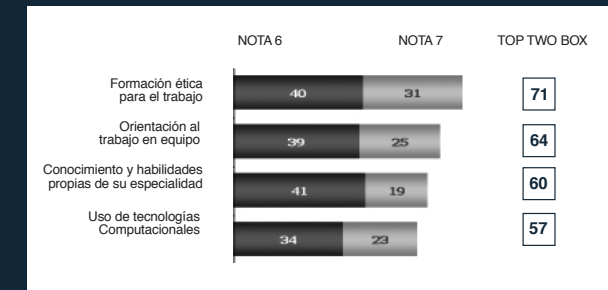
- University of Applied Sciences Würzburg, Alemania
- University of Applied Sciences Frankfurt am Main, Alemania
- University of Applied Sciences and Design Mannheim, Alemania
- Universidad de Girona, España
- Universidad Politécnica de Madrid, España
- Turku School of Economics, Finlandia
- University of Art and Design Helsinki, Finlandia
- École Nationale de Commerce, Francia
- Fatec-Facinter, Brasil
- Politecnico di Torino, Italia
- Politecnico di Milano, Italia
- Colorado Community College, Estados Unidos
- Northern Virginia Community College, Estados Unidos
- State University of New York at Binghamton, Estados Unidos
- Leeds College of Building, Inglaterra
- British Columbia Institute of Technology, Canadá
- George Brown College, Canadá
- Universidad de Montreal, Canadá
- Cégep Trois Rivières, Canadá
- Universidad La Salle, México
- Universidad Anáhuac, México
- Universidad Hotelera Suiza, México
- Universidad Autónoma, México

- Universidad de Puebla, México
- Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
- National Institute of Design, India
- Escuela de Arquitectura y Diseño Isthmus, Panamá
- Unitec, Nueva Zelanda
- Box Hill Institute, Australia
- Australian Tesol Training Centre, Australia
- Holon Academic Institute of Technology, Israel

ESTUDIO EGRESADOS DuocUC

Satisfacción con la Educación Recibida

Escala de notas: 1 a 7
 (Porcentaje de respuestas entre 6 y 7)

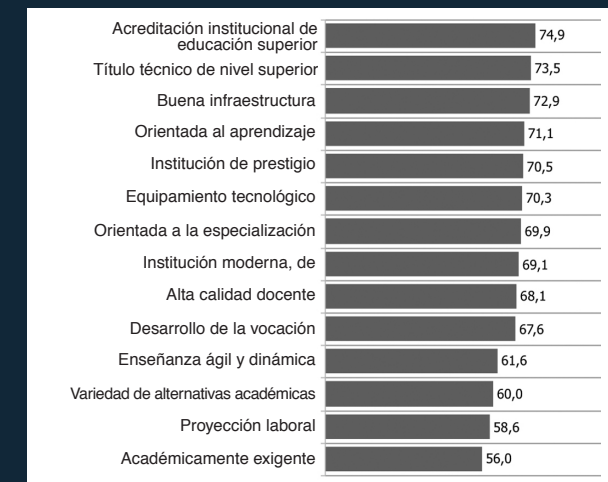


(Fuente: IPSOS 2008)

ESTUDIO DE IMAGEN Y POSICIONAMIENTO

Evaluación de Atributos

Escala de notas: 1 a 7
 (Porcentaje de respuestas entre 6 y 7)



(Fuente: Adimark 2006)



Hechos y Cifras
2009

